#### IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: LYU, Yi Yeol et al

COPY

Application No.:

Group:

Filed:

March 27, 2002

Examiner:

For:

SILOXANE-BASED RESIN AND METHOD FOR FORMING INSULATING FILM

BETWEEN INTERCONNECT LAYERS IN SEMICONDUCTOR DEVICES BY

USING THE SAME

#### L E T T E R

Honorable Commissioner of Patents and Trademarks Washington, D.C. 20231 March 27, 2002 3811-0109P

Sir:

Under the provisions of 35 USC 119 and 37 CFR 1.55(a), the applicant hereby claims the right of priority based on the following application(s):

Country	<u>Application No.</u>	<u>Filed</u>
REPUBLIC OF KOREA	2001-15884	03/27/01
REPUBLIC OF KOREA	2001-56798	09/14/01
United States of America	09/895,158	07/02/01

A certified copy of the above-noted application(s) is(are) attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this, concurrent, and future replies, to charge payment or credit any overpayment to Deposit Account No. 02-2448 for any additional fees required under 37 C.F.R. 1.16 or under 37 C.F.R. 1.17; particularly, extension of time fees.

Respectfully submitted,
BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

By:\_\_\_\_

Attachment (703) 205-8000 /nv

JOSEPH A. KOLASCH Reg. No. 22,463 P. O. Box 747 Falls Church, Virginia 22040-0747

.

3811.0109P LYU, 47 Yeol et a march 27, 20 BSVB, LLP (703)205-200 i of 2

### 대 한 민 국 특 허 청

## KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출 원 번 호 Application Number 특허출원 2001년 제 15884 호

PATENT-2001-0015884

출 원 년 월 일 Date of Application

2001년 03월 27일 MAR 27, 2001

출 원 Applicant(s) 인 : 삼성전자 주식회사

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

NATIAL PROPERTY.

2002 <sub>년</sub> 01

뭐 09

일

하 :

COMMISSIONER

3811-0109? LYU, YI Yeol et a Moreh 27, 200 BOKB, LLP (703) 203-86

# 대 한 민 국 특 허 청

### KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출 원 번 호 Application Number 특허출원 2001년 제 56798 호

PATENT-2001-0056798

출 원 년 월 일

2001년 09월 14일

Date of Application SEP 14, 2001

인 :

출 원 Applicant(s) 삼성전자 주식회사

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

2002 년 01 월 09 일

특 허 청 COMMISSIONEF